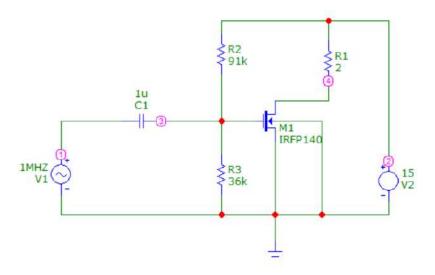
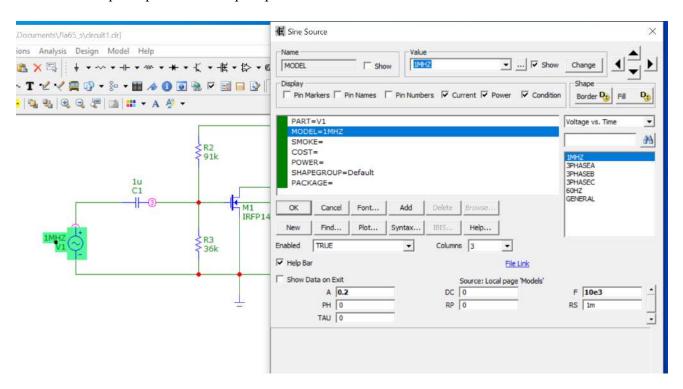
Татаринова Дарья ИУ7-34Б Вариант 11

Практическая часть

Построила схему

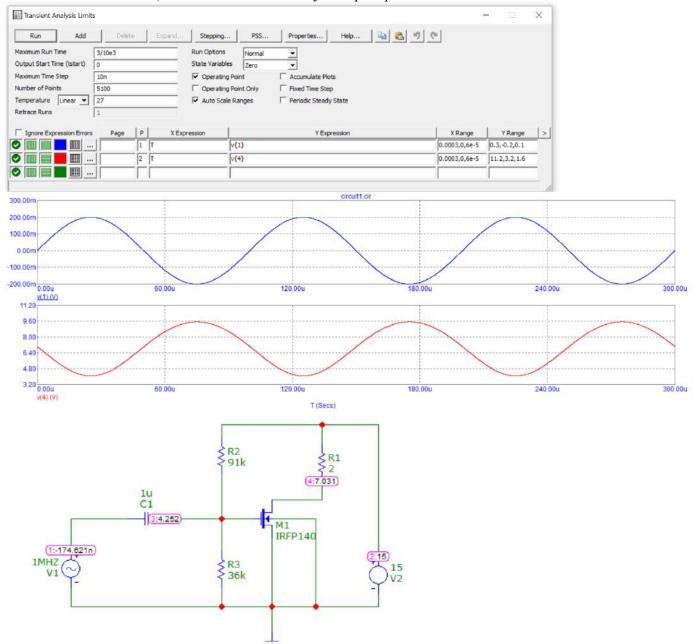


Выставила характеристики генератора



Построила графики в точках 1 и 4

Указала 3 делить 10е3, так как такая частота у генератора



Коэффициент усиления по напряжению: 400MA/(9.5-4) мА= 400MA/5.5MA = 72

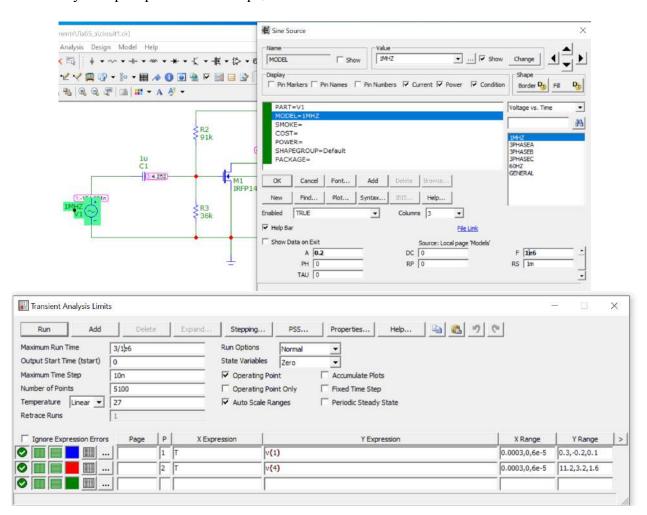
Коэффициент усиления по току:

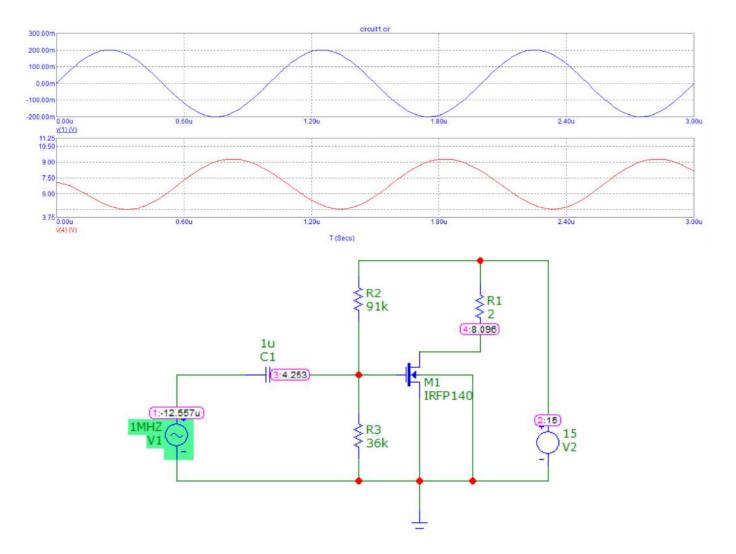
U(4) / R1 = 7.031 / 2 = 3.52

U(3) / R3 = 4.252 / 36000 = 1e-4

Итого: 3.52 / 1e-4 = 35200

Меняю частоту генератора на 1 МегаГерц





Коэффициент усиления по напряжению: 400MA/(9.2-4.5) мА= 400MA/4.7мА = 85

Коэффициент усиления по току:

U(4) / R1 = 8.096 / 2 = 4.048

U(3) / R3 = 4.2523 / 36000 = 1e-4

Итого: 4.048 / 1e-4 = 40480

Теоретическая часть

Полевой транзистор с изолированным затвором MOSFET.

Затвор электрически изолирован от проводящего канала полупроводника слоем диэлектрика. Благодаря этому, у транзистора очень высокое входное сопротивление (у некоторых моделей оно достигает 10^{17} Ом). Принцип работы этого типа полевого транзистора также основан на влиянии внешнего электрического поля на проводимость канала. Транзистор состоит из четырех основных частей: истока, затвора, стока и базы. Базу обычно соединяют с истоком, в результате чего образуется диод между стоком и истоком, который иногда не указывается в схемах, но всегда присутствует.

Устройство МДП-транзистора (MOSFET) с индуцированным каналом.

На подложке полупроводника с электропроводностью Р-типа (для транзистора с N-каналом) созданы две зоны с повышенной электропроводностью N-типа. Все это покрывается тонким слоем диэлектрика, обычно диоксида кремния SiO₂. Сквозь диэлектрический слой проходят металлические выводы от областей N-типа, называемые стоком и истоком. Над диэлектриком находится металлический слой затвора. Иногда от подложки также идет вывод, который замыкают с истоком.

Подключим напряжение любой полярности между стоком и истоком. Электрический ток не пойдет, поскольку между зонами N^+ находиться область P, не пропускающая электроны.

Если подать на затвор положительное напряжение относительно истока U_{3N} , возникнет электрическое поле. Оно будет выталкивать положительные ионы (дырки) из зоны P в сторону подложки. В результате под затвором концентрация дырок начнет уменьшаться, и их место займут электроны, притягиваемые положительным напряжением на затворе. Когда U_{3N} достигнет своего порогового значения, концентрация электронов в области затвора превысит концентрацию дырок. Между стоком и истоком сформируется тонкий канал с электропроводностью N-типа, по которому пойдет ток I_{CN} . Чем выше напряжение на затворе транзистора U_{3N} , тем шире канал и, следовательно, больше сила тока. Такой режим работы полевого транзистора называется режимом обогащения - чем больше напряжение, тем больше ток.

Работа МДП-транзистора (MOSFET) со встроенным каналом N-типа.

Подключим к транзистору напряжение между стоком и истоком Ucи любой полярности. Оставим затвор отключенным ($U_{3H} = 0$). В результате через канал пойдет ток I_{CH} , представляющий собой поток электронов, зависящий от материала канала.

Далее, подключим к затвору отрицательное напряжение относительно истока. В канале возникнет поперечное электрическое поле, которое начнет выталкивать электроны из зоны канала в сторону подложки. Количество электронов в канале уменьшиться, его сопротивление увеличится, и ток $I_{\text{C}U}$ уменьшиться. При повышении отрицательного напряжения на затворе, уменьшается сила тока. Такое состояние работы транзистора называется режимом обеднения — чем больше напряжение (по абсолютной величине) — тем меньше ток.

Если подключить к затвору положительное напряжение, возникшее электрическое поле будет притягивать электроны из областей стока, истока и подложки.

Канал расширится, его проводимость повыситься, и ток I_{CH} увеличиться. Транзистор войдет в режим обогащения. Формально, МДП-транзистор со встроенным каналом способен работать в двух режимах - в режиме обеднения и в режиме обогащения.